

2023年5月11日

報道関係各位

PALTEK SOLUTION SUPPLIER
PALTEK
プレスリリース
株式会社 PALTEK

PALTEK、「実装・組立プロセス技術展 2023」に出展 ～お客様の製品開発・製造を支援～

株式会社PALTEK（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田 光治、以下 PALTEK）は、2023年5月18日（木）と19日（金）の2日間、福岡県北九州市で開催される「実装・組立プロセス技術展2023」に出展します。本展示会を運営する「MUSUBI」の特別企画として開催されるEMS展において、PALTEKが設計開発した製品をはじめ物流業界に関わる製品を展示し、PALTEKで対応可能な設計・製造について紹介いたします。

■「実装・組立プロセス技術展」とは

生産工程における自動化・省力化がテーマとなっている現在、SMT工程においては最新の自動化ソリューションを導入している現場も多くなりましたが、SMTの準備工程や後工程においては、いまだに作業者のスキルに依存した人手作業も多く、ヒューマンエラーによる不良も引き起こしやすい工程になっています。

「実装・組立プロセス技術展」では、この手作業の多い工程の省力化とスマートな不良対策を中心的なコンセプトとし、製品をラインに沿って展示し、それぞれのお客様の現場に適した、現実的な連結・自動化ソリューション（やさしいオートメーション）を提案してまいります。「実装・組立プロセス技術展」は、後工程の自動化（省人化）に特化した展示会です。



■展示会の概要

展示会名 : 「実装・組立プロセス技術展2023」～北九州開催～
開催日時 : 2023年5月18日（木）から19日（金）
10：00～17：00（最終受付16：00）
会場 : 西日本総合展示場 本館大展示場（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目7-1）
JR小倉駅徒歩5分、北九州都市高速道路 小倉駅北ランプより1分、足立ランプより8分、
国道199号沿い
展示会URL : 実装・組立プロセス技術展に関する詳細は、
<https://musubi-japan.org/>をご覧ください。

EMS出展のご案内 電子機器製造受託サービスに関する詳細は、
<https://musubi-japan.org/ems/> をご覧ください。

PALTEKでは、お客様の製品開発および製造ニーズに応じ、さまざまな製品の開発・製造を支援しています。お客様の要求に柔軟かつ迅速に対応するため、試作ボードや量産ボードの設計サービスから、ODM/OEMを受託する体制を整え、1台の試作ボードから量産ボード設計・製造までをカバーし、回路設計からレイアウト設計、基板製造、部品調達、筐体設計、部品実装までのすべての工程に対応が可能です。また、基板評価や各種試験サービスも実施しています。

PALTEKでは、製品開発や製造のパートナーとして、お客様のビジネスをサポートし、受託開発および製品開発・製造を支援してまいります。

■株式会社 PALTEK について：

PALTEKは、1982年の創業以来、日本のエレクトロニクスメーカーに対して国内外の半導体製品の販売のほか、ハードウェアやソフトウェアなどの設計受託サービスも提供し、お客様の製品開発のパートナーとして仕様検討から試作開発、量産までサポートしています。PALTEKは、「多様な存在との共生」という企業理念に基づき、お客様にとって最適なソリューションを提供することで、お客様の発展に貢献してまいります。なお、2021年6月よりPALTEKは株式会社レスターホールディングスのグループ企業となりました。

PALTEKに関する詳細は、<https://www.paltek.co.jp> をご覧ください。

■この件に関するお問い合わせは下記へお願いします。

1：ニュースリリースに関するお問い合わせ

会社名：株式会社 PALTEK
担当者：広報担当 柴崎、寺田
メールアドレス：pr@paltek.co.jp
所在地：〒108-0075 東京都港区港南二丁目 10 番 9 号レスタービルディング
電話：03-5479-7032

2：本製品に関するお問い合わせ

会社名：株式会社 PALTEK
担当者：「実装・組立プロセス技術展」展示会担当
メールアドレス：info_pal@paltek.co.jp
所在地：108-0075 東京都港区港南二丁目 10 番 9 号レスタービルディング
電話：03-5479-7020